

Produktdatenblatt



GDM15SI18

Gabriel-Chip *Bluetooth*

GDM15SC23

Gabriel-Chip *Headphone*

Einsatzbereiche

- Gabriel-Chip *Bluetooth* (GDM15SI18)
 - o Bluetooth-Geräte
 - o Funktastatur
 - o Funkmaus
 - o Mobil-Card
 - o Mobil-Stick
- Gabriel-Chip *Headphone* (GDM15SC23)
 - o In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth
 - o Headset mit Bluetooth
 - o Headset mit Kabel



Gabriel-Chip *Bluetooth* (GDM15SI18)

Bluetooth-Geräte

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf das Bluetooth-Gerät (möglichst in die Nähe oder auf die Abdeckung des Batterie- bzw. Akkufachs).

Funktastatur/Funkmaus

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf die Unterseite der Funktastatur bzw. Funkmaus (möglichst in die Nähe oder auf die Abdeckung des Batterie- bzw. Akkufachs).

Mobil-Card/Mobil-Stick

Kleben Sie einen Gabriel-Chip direkt auf das Gehäuse der Mobil-Card bzw. des Mobil-Sticks.

Gabriel-Chip Headphone (GDM15SC23)

In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf das Gehäuse (Case) ihrer In-Ear-Kopfhörer, in dem Sie diese laden.



Headset mit Bluetooth

Kleben Sie je einen Gabriel-Chip von außen auf das Gehäuse (möglichst in die Nähe des Lautsprechers).

Headset mit Kabel

Kleben Sie je einen Gabriel-Chip von außen auf das Gehäuse (möglichst in die Nähe des Lautsprechers).

Vorbereitung/Anbringung

Um die Haftfähigkeit des Gabriel-Chips zu optimieren, reinigen Sie vor dem Anbringen die Oberfläche Ihres Geräts sorgfältig. Die Oberfläche des Geräts sollte staub- und fettfrei sein. Ziehen Sie dann die Schutzfolie von der Rückseite des Gabriel-Chips ab und platzieren Sie ihn mit der Klebeschicht an der vorgesehenen Stelle. Drücken Sie den Gabriel-Chip einmal fest an, damit er fest an der Oberfläche haftet.

Wiederverwendung

Der Gabriel-Chip *Bluetooth* (GDM15SI18) kann abgezogen und neu aufgeklebt werden. Die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie wird dadurch nicht beeinflusst. Möglicherweise verringert sich die Klebefähigkeit des Gabriel-Chips bei mehrmaligem erneutem Aufkleben. Achten Sie deshalb darauf, die Oberfläche vor dem Anbringen zu säubern und die Klebeschicht des Gabriel-Chips nicht zu berühren.

Der Gabriel-Chip *Headphone* (GDM15SC23) sollte nach der Anbringung nicht entfernt und neu aufgeklebt werden. Zwar beeinflusst das Entfernen und neu Aufkleben die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie nicht, allerdings kann sich der Chip verbiegen; dadurch ist die optimale Klebefähigkeit nicht mehr gegeben.